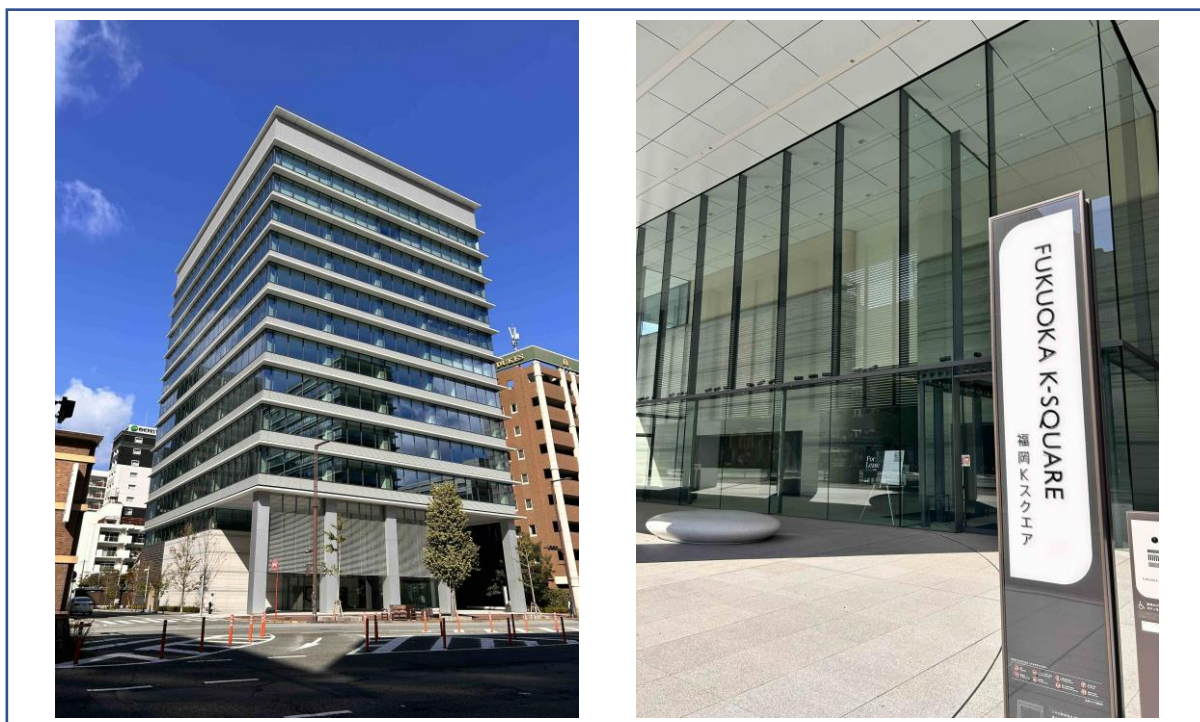


令和6年11月28日

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン 福岡市に国内初の研究開発拠点「R&Dセンター」を設立

半導体後工程分野で世界第2位のシェアを誇るアムコー・テクノロジー(本社：アメリカアリゾナ州)の一員である株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパンは、2025年春、福岡市内に国内初の研究開発拠点となる「R&Dセンター」を設立します。

当R&Dセンターでは、半導体先端パッケージング技術の研究開発や先端半導体プロセスの研究及び量産に貢献可能な技術開発、また材料に関する基礎開発及び新規材料用設備の検討を行います。



1 新拠点概要

《事業内容》

- ・半導体先端パッケージング技術の研究開発
- ・先端半導体プロセスの研究及び量産に貢献可能な技術開発
- ・材料に関する基礎開発及び新規材料用設備の検討

《所在地》 福岡県福岡市博多区中洲中島町1-3 福岡Kスクエア

《入居フロア》 4階

《面積》 1,063 m² (順次必要に応じ拡張検討)

《アクセス》 地下鉄空港線 中洲川端駅から徒歩約3分

2 今後の展望

日本国内においては研究開発の拠点となる一方で、アムコーグループ内においては韓国のR&Dチームや、フィリピン、マレーシアなどアムコー各国工場とのハブとしての役割を担うなど、重要な役割を果たすことが期待されます。

3 代表取締役挨拶



この度、新たにR&Dセンター開所の運びとなりました。開発力強化により車載を中心にしたビジネス拡大への貢献、及び日本の強みである材料・装置開発への注力により業界に貢献できることを信じております。ご支援ご指導宜しくお願い申し上げます。

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン
代表取締役社長 川島 知浩

<略歴> 1986年4月～2010年3月 NEC及びNECエレクトロニクス(株)
2010年4月～2014年3月 ルネサスエレクトロニクス(株)
2014年 ジェイデバイス入社
2015～2021年 BU 統括部長, 営業チーム SVP, 製造本部 SVP を歴任
2022年 アムコー・テクノロジー・ジャパン 代表取締役社長兼ジャパン
カントリーマネージャー

■企業概要

アムコー・テクノロジー (Amkor Technology Inc.)

設立：1968年

本社：アメリカアリゾナ州テンピ

製造拠点：日本（福岡県宮若市、北海道、岩手県、福井県、大分県、熊本県）

中国、韓国※、台湾、フィリピン、マレーシア、ベトナム、ポルトガル

※韓国が主な製造拠点

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン

設立：1970(昭和45)年11月6日

本社：東京都、大分県（登記上の本社）

代表者：代表取締役社長 川島 知浩

資本金：51億円

従業員：3,500名

売上高：737億円（2023年12月）※半導体後工程分野国内シェア1位(世界第2位)

沿革：1970年に(株)仲谷電子製作所（本社：大分県）として設立

東芝、アムコー・テクノロジーと資本提携を締結

(株)ジェイデバイスへ社名変更後、東芝、富士通、ルネサス等の後工程部門、テスト事業、

製造拠点を譲り受け、2015年にジェイデバイスセミコンダクタ等を吸収合併

2020年にアムコー・テクノロジー・ジャパンに社名変更

【本件に関するお問合せ先】

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン 広報担当 名取（なとり）宛

Email: yuki.natori@amkor.com